### \_ НАНОЭЛЕКТРОНИКА И НЕЙРОМОРФНЫЕ \_\_\_\_ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 519.876.5, 004.89

## МОДЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО НЕЙРОНА ДЛЯ ДОФАМИНОПОДОБНОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОМОРФНЫХ СИСТЕМ С МЕМРИСТИВНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВЕСАМИ

© 2021 г. И. А. Суражевский<sup>1,\*</sup>, А. А. Миннеханов<sup>1</sup>, В. А. Демин<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия

\**E-mail: isurazhevsky@yandex.ru* Поступила в редакцию 10.02.2021 г. После доработки 15.02.2021 г. Принята к публикации 16.02.2021 г.

Создание нейроморфных систем на основе импульсных нейронных сетей с мемристивными синаптическими связями (наноструктурированными элементами электрически перезаписываемой энергонезависимой памяти) является перспективным направлением разработки аппаратных средств для решения задач искусственного интеллекта с позиции значительного снижения энергопотребления при одновременном повышении производительности нейроморфных вычислений. Ведется активный поиск оптимальных алгоритмов исполнения таких вычислений и оригинальных подходов к их машинному обучению. Одним из многообещающих вариантов является реализация обучения с подкреплением при помощи аналога дофаминовой модуляции, наблюдаемой в центральной нервной системе человека и животных. Предлагается электрофизическая модель и схемотехническое исполнение искусственного нейрона для реализации дофаминоподобного обучения импульсных сетей на аппаратном уровне, а также проводится анализ влияния параметров мемристивных структур на особенности обучения синаптических связей на их основе между парами таких нейронов.

DOI: 10.1134/S1992722321020151

#### введение

Благодаря результатам многолетнего развития микроэлектроники и активной разработке нейросетевых алгоритмов в различные сферы человеческой деятельности внедряется все большее количество систем сенсорного искусственного интеллекта (ССИИ): от распознавания объектов окружающей среды, текста и речи [1–3] до автономных систем управления транспортными средствами [4-7]. Несмотря на оптимизацию существующих архитектур традиционных ЭВМ (СРU) и графических ускорителей (GPU), ССИИ на их основе отличаются крайне высоким уровнем потребляемой энергии в сравнении с биологическими прототипами при решении задач с высокой степенью параллелизма. Имеются значительные трудности, связанные с масштабированием КМОП-структур (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) [8], наблюдается снижение темпов роста производительности микропроцессорных устройств (от 50%/год в 1980-х и 90-х годах, до 3-4%/год в 2010-х) [9] и при этом непрерывное усложнение нейросетевых алгоритмов, являющихся основой развития ССИИ и требующих для своей работы все большего количества энергии и более продвинутых вычислительных средств. Эти факторы привели к созданию специализированных цифровых и аналого-цифровых аппаратных средств ускорения нейросетевых алгоритмов, ориентированных на работу в режиме сверхнизкого потребления энергии с различными типами нейронных сетей (НС) [10-14]. Одним из наиболее перспективных решений в данной области являются аппаратные НС, основанные на мемристорах – наноразмерных сопротивлениях с эффектом памяти резистивных состояний. Их способность изменять проводимость при определенном внешнем воздействии (эффект резистивного переключения) позволяет исследователям рассматривать мемристоры как аналог биологических синапсов [14-16]. В [17, 18] было продемонстрировано, что НС-вычисления на основе мемристоров с точки зрения энергоэффективности на несколько порядков превосходят существующие решения на основе GPU и минимум в 5 раз – решения на основе специализированных тензорных процессоров.

В то же время у рассматриваемого подхода имеется ряд неразрешенных недостатков: разброс характеристик мемристивных структур как аналоговых элементов, ограничения в архитектуре

нейросинаптических ядер и, как следствие, в вычислениях и передаче данных между ними, малоизученные полхолы к созланию хотя бы частично самообучаемых НС. Последнее является особенно важным, поскольку на данный момент главным образом изучаются так называемые глубокие НС, состоящие из нескольких слоев нейронов и обучение в которых происходит по методу обратного распространения ошибки [19]. В таких сетях для их настройки (обучения) необходимо рассчитать требуемое изменение для каждого синаптического весового коэффициента, зависящее от ошибок для всех нейронов в более глубоких слоях НС, и затем последовательно осуществить данное изменение путем операции записи (подачей напряжения на каждый мемристивный элемент). Из-за этого в лучшем случае возрастают лишь затраты энергии и занимаемая на кристалле площадь под дополнительные схемы памяти и логики (для выполнения глобальных операций), а в худшем – также снижается производительность системы в целом (например, число обрабатываемых сетью кадров в секунду). Импульсные, или спайковые, НС (СНС), в свою очередь, основываются на локальных принципах, т.е. на данных об активности соседних нейронов, соединенных синаптическими весами, благодаря чему отпадает необходимость в дополнительных блоках расчетов для обучения сети. Одним из перспективных локальных правил изменения веса является STDP (от англ. "Spike-Timing-Dependent Plasticity" пластичность, зависящая от интервалов между импульсами (спайками)). Правила STDP основаны на принципах причинности, их истоки происходят из знаний о функционировании биологических НС, а реализация их аналогов была продемонстрирована на различных типах мемристорных устройств [20-22].

Отметим, что не каждая схема нейрона подойдет для аппаратной реализации СНС. К примеру, большой класс нейроно-подобных устройств [23], моделирующих динамику, наблюдаемую в биологических нервных системах, не сможет обеспечить работу по локальным правилам STDP из-за поддержки генерации только однополярных по напряжению импульсов. В то же время в любой реализации мемристивного STDP требуется наличие импульсов обеих полярностей с целью обеспечения возможности как увеличения, так и уменьшения проводимости мемристора. Помимо этого, сами алгоритмы обучения по локальным правилам имеют узкие диапазоны сходимости с точки зрения параметров кривых STDP [24], что делает систему тонкой настройки формы спайков одной из ключевых в схеме их генерации.

Обучение с подкреплением представляет собой [25–27] способ самообучения интеллектуальных систем (агентов), основанный на их взаимодействии со средой и получении (ожидании) условной награды после выполнения каких-либо действий. Таким образом, обучение агента происходит в рамках универсального ценностноориентированного подхода, что наделяет его возможностью переобучения и адаптивностью отклика в изменяющихся условиях среды. В биологических системах подкрепление опосредовано нейромедиатором дофамином. Для реализации обучения импульсных НС-алгоритмов с подкреплением по аналогии с дофаминовой модуляцией в биологической нервной системе [28] необходимо дополнительно к перечисленным выше требованиям к искусственному нейрону иметь возможность изменения амплитуд спайка независимо друг от друга и в полном диапазоне двухполярного напряжения питания схемы, что не предусмотрено в существующих реализациях схем нейронов для STDP [29-31].

Настоящее исследование посвящено разработке и моделированию работоспособности электрической схемы нейрона с возможностью на аппаратном уровне дофаминоподобного обучения мемристивных синаптических связей СНС. Предлагаемая схема поддерживает двунаправленную генерацию спайков для обновления весов на входном и выходном слоях сети относительно нейрона, а также реализует две настраиваемые формы импульсов: бипрямоугольную и битреугольную. Также показано влияние параметров напряжения переключения мемристоров на особенности аппаратной реализации локальных правил STDP.

#### МОДЕЛЬ НЕЙРОНА И ЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Для реализации дофаминоподобного обучения СНС аппаратный нейрон должен обладать следующими характеристиками: поддержка двунаправленной генерации спайков для изменения весов на предыдущих и последующих слоях сети; поддержка генерации импульсов битреугольной и бипрямоугольной форм, что дает широкие возможности по настройке локальных правил обучения; поддержка независимой настройки амплитуд и длительностей импульсов. Для соответствия каждому из критериев предложена общая схема нейрона, представленная на рис. 1а. Она состоит из четырех связанных друг с другом блоков: интегратора-повторителя, который отвечает за обработку входных сигналов и реализацию двунаправленной передачи импульсов, двух блоков генерации спайков различной формы и цифрового блока управления, который содержит всю логику работы схемы нейрона. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Цифровой блок управления. Основным назначением данной схемы является контроль работы импульсного нейрона в рамках модели конечного



**Рис. 1.** Общая схема импульсного нейрона с поддержкой генерации бипрямоугольных и битреугольных импульсов. Сплошные линии – сигналы управления состоянием нейрона, пунктирные линии – сигналы, по которым распространяются спайки для реализации двунаправленной передачи импульсов (а), граф состояний нейрона (б).

автомата с набором из трех состояний (рис. 16). В первом из них, или начальном состоянии, нейрон накапливает заряд на мембране путем интегрирования всех входящих сигналов. При этом как только будет достигнут порог срабатывания, цифровая логика сгенерирует сигнал "*Старт*", сигнализирующий остальным блокам схемы о начале генерации спайка. Этот процесс представляет собой два отдельных этапа: генерация первой половины импульса и второй, окончание которых оповещается сигналами *"Половина"* и *"Конец"* соответственно. По завершении процесса генерации нейрон возвращается в исходное состояние.

Интегратор-повторитель. Как было указано выше, схема данного блока (рис. 2) реализует интегрирование входящих сигналов на начальном этапе работы нейрона, а также реализует передачу спайка с выходов генераторов на вход нейрона. Эта функциональность достигается благодаря использованию двух наборов ключей, управляемых сигналом "*Старт*", в связке с операционным усилителем *DA*<sub>1</sub>, который обеспечивает необходимый запас по току при подключении к нейрону большого числа мемристоров:

– при "*Старт*", равном по уровню напряжения логическому нулю, операционный усилитель  $DA_1$  включен по схеме интегратора напряжения с постоянной времени, определяемой сопротивлением  $R_1$  (задается мемристорами, подключенными ко входу нейрона) и емкостью  $C_1$ . В этом состоянии достижение выходного напряжения интегратором  $U_{int}$  заданного порогового напряжения  $U_{th}$  контролируется с помощью компаратора  $DA_2$  и его выходного сигнала  $U_{comp}$ , который анализируется блоком управления.

– при "*Старт*", равном по уровню напряжения логической единице, операционный усилитель переключается в режим повторителя напряжения с его неинвертирующего входа, который, в свою очередь, замыкается на один из двух генера-



**Рис. 2.** Схема входного контура импульсного нейрона, осуществляющая интегрирование всех входных сигналов, а по достижению на мембране порога по напряжению  $U_{th}$  схема переходит в режим повторителя сигнала с выхода генератора импульсов.

РОССИЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ том 16 № 2 2021



**Рис. 3.** Схема генерации битреугольного импульса: через ЦАП задаются параметры  $U_A$  и  $U_{K1}$  – амплитуда и наклон первой части спайка,  $U_B$  и  $U_{K2}$  – амплитуда и наклон второй части спайка. Начало генерации импульса осуществляется по сигналу "*Старт*", а переключение между этапами генерации первой и второй частей спайка по сигналу "*Половина*".

торов импульсов. Емкость  $C_1$  при этом мгновенно разряжается, подготавливая схему интегратора для работы из начального состояния. Выбор генератора определяется уровнем сигнала "*Режим*", который формируется на основе данных, записанных в конфигурационный регистр нейрона перед началом работы. Отметим, что после завершения процесса интегрирования всех входящих сигналов и начала двунаправленной генерации спайка этот процесс не может быть прерван. Новый спайк генерируется схемой нейрона только после завершения формирования предыдущего и с учетом повторного накопления на мембране достаточного количества заряда.

Генератор битреугольных импульсов. Данный блок во многом является продолжением и развитием идей, заложенных в предыдущей версии импульсного нейрона [32], при этом были учтены и устранены некоторые недостатки предыдущей модели:

 первый из них связан с формированием амплитуды отрицательной части импульса через напряжение смещения, что приводило к неработоспособности схемы из-за перехода одного из операционных усилителей в режим насыщения;

второй недостаток заключался в невозможности перехода нейрона из возбуждающего в тормозный режим работы (и наоборот) без замены компонентов блока управления на печатной плате;

 третий недостаток связан с необходимостью использования подстроечных резисторов для настройки параметров нейрона.

Разработанная электрическая схема генератора битреугольных импульсов с учетом устранения описанных выше недостатков представлена на рис. 3. Как и в предыдущей версии нейрона, формирование конечного сигнала осуществляется с помощью интеграторов напряжения на операционных усилителях, однако в новой реализации вхолные напряжения схемы залаются с помошью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Благодаря этому возможно выполнение тонкой настройки амплитуды положительной и отрицательной частей спайка, а также быстрого и простого перехода из возбуждающего режима работы в тормозный. Работа через ЦАП также позволяет обеспечить подстройку формы битреугольного спайка для обеспечения дофаминоподобного обучения импульсного НС-алгоритма [32].

В разработанной схеме ЦАП нейрона формируются пять значений напряжения, определяющих следующие параметры:  $U_{th}$  – пороговое значение напряжения на мембране;  $U_{K1}$  – коэффициент наклона первой части спайка;  $U_A$  – амплитуда первой части спайка;  $U_{K2}$  – коэффициент наклона второй части спайка;  $U_B$  – амплитуда второй части спайка.

Формирование первой половины спайка с заданным через напряжение  $U_{K1}$  коэффициентом наклона проводится через связку повторителя на-



**Рис. 4.** Схема контроля длительности бипрямоугольного спайка; внешняя система управления записывает 16-битное значение в конфигурационный регистр, биты с Q0 по Q11 используются для определения длительности первой или второй частей спайка (одна единица равна 100 мкс), бит Q12 определяет выбор формы генерируемого спайка: битреугольную или бипрямоугольную.

пряжения  $(DA_1)$  и интегратора  $(DA_4)$ . Как только напряжение на интеграторе достигает заданного значения амплитуды  $U_A$ , компаратор  $(DA_7)$  сообщает блоку управления о необходимости перехода к генерации второй части импульса, и по сигналу "Половина" выход нейрона подключается к соответствующей схеме.

Формирование второй половины спайка также происходит с помощью связки повторителя напряжения  $(DA_2)$ , интегратора  $(DA_5)$ , параметра  $U_{K2}$  и отдельной схемы сумматора на операционном усилителе  $(DA_6)$ , через который задается амплитуда  $U_B$ . Окончание генерации спайка контролируется компаратором  $(DA_8)$ : как только значение на сумматоре становится равным нулю, блок управления сигналом *"Конец"* возвращает схему нейрона в исходное состояние.

Генератор бипрямоугольных импульсов представляет собой связку блока формирования амплитуд импульса и блока контроля его длительности. Первый из них состоит из связки ЦАП, который формирует амплитуды спайка  $U_A$  и  $U_B$ , с двумя повторителями напряжения, обеспечивающими запас по току, необходимый при работе с несколькими мемристорами на входе или выходе нейрона. Выходы повторителей подключаются к мультиплексору, через который блок управления по сигналу "Половина" формирует бипрямоугольный импульс с заданными амплитудами.

В то же время задача второго блока заключается в обеспечении заданной длительности первой и второй частей спайка. Это достигается благодаря схеме, представленной на рис. 4.

Основная идея здесь заключается в переопределении длительности спайка, генерируемого нейроном, в определенное количество тактов генератора заданной частоты: необходимая длительность, кратная в данном случае 100 мкс при частоте источника 10 кГц, записывается в виде 12-битного числа в конфигурационный регистр. После преодоления порога по напряжению на мембране нейрона и старта генерации импульса начинается подсчет тактов высокочастотного генератора до тех пор, пока цифровой компаратор не зафиксирует равенство между заданным и пройденным числом тактов, после чего блок управления по сигналу "Половина" приступит к генерации второй половины спайка с повторным использованием схемы подсчета длительности.

Так как используемые в [28, 29] спайки имеют длительность порядка десятков миллисекунд, кратность в 100 мкс не внесет каких-либо значительных искажений в процесс обучения импульсных HC-алгоритмов. В то же время 12-битное значение при тактовой частоте генератора 10 кГц позволяет задавать длительности отдельных частей спайка (первой или второй) до 400 мс, чего с запасом хватает при работе с мемристорами.

Отметим, что конфигурационный регистр определяет выбор формы генерируемого нейроном импульса путем записанного в бит Q12 значения.

# ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Моделирование аппаратной реализации нейрона. Модели представленных принципиальных электрических схем блоков нейрона реализованы в системе автоматизированного проектирования, и проведено электрофизическое моделирование их работы. Полученные временные диаграммы процессов генерации битреугольных и бипрямоугольных импульсов представлены на рис. 5.

Поскольку в обоих случаях на вход схемы подавался постоянный сигнал величиной 1 В, на мембране нейрона происходило накопление заряда, что сопровождалось изменением напряжения на выходе интегратора схемы мембраны. В момент достижения порога срабатывания  $U_{th}$ блок управления генерировал сигнал "*Старт*", сигнализируя другим блокам схемы о начале генерации импульса: в случае битреугольного спай-



**Рис. 5.** Временные диаграммы генерации спайков битреугольной (а) и бипрямоугольной форм (б), на которых  $U_{int}$  – выходное напряжение интегратора нейрона (определяет напряжение на мембране нейрона), "*Старт*" – сигнал начала генерации импульса,  $U_1$  – выходное напряжение генератора первой половины спайка, "*Половина*" – сигнал переключения между частями спайка,  $U_2$  – выходное напряжение генератора второй половины спайка,  $U_{out}$  – напряжение на выходе нейрона.

ка конечный результат складывался из двух изменяющихся во времени напряжений U<sub>1</sub> и U<sub>2</sub> (задаваемых схемой рис. 3), определяющих первую и вторую части спайка соответственно. Переключение между "частями" происходило по сигналу "Половина", через который фиксировалось достижение заданной амплитуды U<sub>A</sub>. Аналогичным образом происходила генерация бипрямоугольного спайка, за тем исключением, что напряжения  $U_1$  и  $U_2$  в данном случае являлись константами и определяли амплитуды импульса U<sub>A</sub> и U<sub>B</sub>. Сами импульсы формируются на входе и выходе нейрона, которые обозначены как  $U_{int}$  и  $U_{out}$  соответственно. Отметим, что в момент начала генерации спайка наблюдается переходный процесс, связанный с изменением состояния аналогового ключа. Из-за малой длительности и уровня напряжения, не превышающего значительно амплитуду полезного импульса, данные скачки не могут вызвать заметного изменения проводимости мемристора и тем самым оказать влияние на процесс обучения ИНС, что было показано при реализации хеббовского обучения на основе схемы нейрона с аналогичными коммутационными выбросами [36].

Кривые STDP для различных пар нейронов. С помощью метода измерения кривых окна STDP (зависимость изменения веса от межспайковых интервалов), описанного в [33], и модели мемристора VTEAM [34] проведено моделирование взаимодействия различных пар (рис. 6а) импульсных нейронов: "возбуждающий—возбуждающий", "тормозный—тормозный", "возбуждающий—тормозный", "тормозный—возбуждающий". Полученные результаты для первых двух пар (рис. 6б, 6в) хорошо соотносятся с данными [22, 24]: сохранение причинно-следственной связи, т.е. когда преспайк вызывает генерацию постспайка ( $\Delta t > 0$ ), ведет к потенциации проводимости мемристора, а ее нарушение ведет к уменьшению синаптического веса сети.

В то же время для пар "тормозный—возбуждающий" и "возбуждающий—тормозный" было получено два набора идентичных кривых, неполностью согласующихся с проведенным ранее исследованием по влиянию форм спайков на вид кривых STDP: согласно [28, 31] кривые STDP для битреугольных спайков имеют колоколообразную форму и располагаются в квадрантах 1-2 для пары "тормозный—возбуждающий" и 3-4 для пары "возбуждающий—тормозный", т.е. являются симметричными относительно оси абсцисс. С другой стороны, полученные в ходе данной работы кривые располагаются во всех четырех квадрантах: в 1-2 для начальных весов  $W_0$  от 0 до 0.4 и в 3-4 для весов от 0.6 до 0.95.

Для объяснения данного несоответствия достаточно рассмотреть разницу пре- и постсинаптических спайков в момент времени  $\Delta t = 0$ (рис. 7а) совместно с возможностью разброса параметров мемристивной структуры: пороговых напряжений и динамики переключения в низко-



**Рис. 6.** Пара импульсных нейронов с синаптической связью в виде мемристора (а). Семейства кривых STDP для битреугольного типа спайков, измеренные из различных начальных состояний мемристора для пар нейронов "возбуждающий—возбуждающий" (б) и "тормозный—тормозный" (в). Синаптический вес W определяется по формуле  $(G_0 - G_{\min})/(G_{\max} - G_{\min})$ , где  $G_0$  – проводимость мемристора в начальный момент времени,  $G_{\min}$  и  $G_{\max}$  – минимальная и максимальная проводимости мемристора.



**Рис.** 7. Результирующие спайки для пар нейронов "возбуждающий—тормозный" и "тормозный—возбуждающий" в момент времени  $\Delta t = 0$  (а), зависимость кривой STDP для начального состояния  $W_0 = 0.4$  от произведения площадей  $S_1$  и  $S_2$ , определяемых пороговыми напряжениями мемристора  $V_+$  и  $V_-$ , и параметров динамики переключения мемристора  $D_+$  и  $D_-$  (б).

омное и высокоомное состояния. С целью упрощения анализа взяты два симметричных импульса с одинаковыми длительностями и разными амплитудами:  $B_1$  и  $B_2$ ,  $T_1$  и  $T_2$  для спайков возбуждающего (B) и тормозного (T) нейронов соответственно. Два разностных сигнала (B-T и T-B), полученные в результате перекрытия импульсов и представленные в нижней части рис. 7а, демонстрируют, что площади  $S_1$  и  $S_2$  зависят от пороговых напряжений переключения  $V_+$  и  $V_-$ . В модели мемристора VTEAM скорость переключения структуры в каждый момент времени определяется выражениями типа  $K_{\rm on}(V - V_+)^{\alpha_{\rm on}}$ для потенциации и  $K_{\rm off}(|V - V_+|)^{\alpha_{\rm off}}$  для депрессии. Очевидно, параметры  $K_{\rm on}$ ,  $K_{\rm off}$ ,  $\alpha_{\rm on}$ ,  $\alpha_{\rm off}$  явно не за-

висят от прикладываемых к мемристивной структуре напряжений (хотя косвенно могут определяться ими, например, через степень локального джоулева разогрева) и регулируют динамику переключения наряду со значениями пороговых напряжений V<sub>+</sub> и V<sub>-</sub>. Для удобства интерпретации разделим вклады явного влияния уровня напряжений (через V<sub>+</sub> и V<sub>-</sub>) от неявной и прочей зависимости, обозначив вклады параметров  $K_{on}$ ,  $\alpha_{on}$  и  $K_{\rm off}$ ,  $\alpha_{\rm off}$  посредством  $D_+$  и  $D_-$  соответственно. При этом условимся обозначать общие вклады потенциации и депрессии через  $S_1 \times D_+$  и  $S_2 \times D_-$ (рис. 7). Тогда в случае, когда параметры, определяющие динамику переключения мемристора, одинаковы для потенциации и депрессии  $(D_{+} = D_{-}),$ неравнозначность площадей S<sub>1</sub> и S<sub>2</sub> определяется различными по величине пороговыми напряжениями переключения V<sub>+</sub> и V<sub>-</sub> (в случае симметричных спайков, т.е. при  $B_1 = |B_2|$ ). В свою очередь, это неравенство площадей будет определять одну из колоколообразных кривых STDP (рис. 7б): в случае  $S_1 > S_2$  преобладает потенциация, и кривая STDP имеет колоколообразную форму; в случае  $S_1 < S_2$  конечным результатом процесса наложения импульсов будет, наоборот, уменьшение проводимости мемристора, и кривая STDP становится анти-колоколообразной. Аналогичные выводы можно сделать при различных параметрах динамики переключения  $D_+$  и  $D_-$  в случае равенства площадей  $S_1$  и  $S_2$ .

Таким образом, для пар импульсных нейронов "тормозный—возбуждающий" и "возбуждающий—тормозный" кривая STDP в большей степени зависит от формы спайков и соотношений параметров мемристивной структуры, а именно пороговых напряжений переключения и скоростей изменения проводимости.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана принципиальная электрическая схема нейрона, которая обеспечивает поддержку дофаминоподобного обучения мемристивных синаптических весов в импульсной нейронной сети путем независимой подстройки параметров формы импульсов непосредственно в процессе работы сети. Путем моделирования функционирования аппаратной реализации нейрона продемонстрирована способность изменять амплитуды и длительности генерируемых импульсов независимо друг от друга под действием управляющих дофаминоподобных сигналов. Показано, что параметры мемристивных структур, в частности напряжения переключения и скорости потенциации/депрессии, оказывают значительное влияние на процесс аппаратного исполнения локальных правил обучения в парах с тормозными нейронами. Таким образом, допустимый разброс статических и динамических характеристик мемристивных структур наряду с их временной стабильностью [36] являются критически важными физико-техническими условиями для создания эффективных аппаратных ускорителей вычислений на основе импульсных нейросетевых алгоритмов. Удовлетворение данным требованиям возможно с использованием продвинутых нанотехнологических методов инженерии дефектов и структуры пленок мемристивных устройств [37]. В то же время принципиальное аппаратное исполнение биологически правдоподобного обучения с подкреплением представляется достижимым на базе предлагаемого решения в виде адаптивного, дофаминоподобного генератора импульсов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 20-79-10185).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E.* // NIPS'12: Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2012. V. 1. P. 1097.

https://doi.org/10.1201/9781420010749

- Cao Q., Balasubramanian N., Balasubramanian A. // EMDL 2017 - Proc. 1st Int. Work. Deep Learn. Mob. Syst. Appl. co-located with MobiSys 2017, P. 1. https://doi.org/10.1145/3089801.3089804
- Braun H., Luitjens J., Leary R. et al. // ICASSP. 2020. P. 7874. https://doi.org/10.1109/icassp40776.2020.9054099

4. Dikmen M., Burns C. // IEEE Int. Conf. Syystems, Man, Cybern. 2017. P. 1093.

- Tomzcak K., Pelter A., Gutierrez C. et al. // Syst. Inf. Eng. Des. Symp. SIEDS 2019, P. 1. https://doi.org/10.1109/SIEDS.2019.8735647
- 6. *Talpes E., Sarma D.D., Venkataramanan G. et al.* // IEEE Micro. 2020. V. 40. № 2. P. 25. https://doi.org/10.1109/MM.2020.2975764
- Okuyama T., Gonsalves T., Upadhay J. // Int. Conf. Intell. Auton. Syst. ICoIAS. 2018. P. 201. https://doi.org/10.1109/ICoIAS.2018.8494053
- 8. Dennard R., Gaensslen F., Yu H. et al. // IEEE Solid-State Circuits Soc. Newsl. 2007. V. 12. P. 11.
- 9. *Hennessy J.L., Patterson D.A.* Computer Architecture: A Quantitative Approach, Cambridge (USA): Morgan Kaufmann Publishers, 2019. 1527 p.
- Akopyan F., Sawada J., Cassidy A. et al. // IEEE Trans. Comput. Des. Integr. Circuits Syst. 2015. V. 34. № 10. P. 1537. https://doi.org/10.1109/TCAD.2015.2474396
- Панченко К.Е., Канглер В.М. // III Всероссийский научно-практический семинар "Беспилотные транспортные средства с элементами искусственного интеллекта" (БТС-ИИ-2016, 22–23 сентября 2016. Иннополис, Республика Татарстан, Россия) Труды семинара. М.: Перо, 2016. С. 169.

- Davies M., Srinivasa N., Dimou G. et al. // IEEE Micro. 2018. V. 38. № 1. P. 82. https://doi.org/10.1109/MM.2018.112130359
- 13. *Бирюков А.А., Таранин М.В., Таранин С.В. //* DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов. 2017. № 4. Т. 8. С. 191.
- Jouppi N.P., Young C., Patil N. et al. // Proc. Int. Symp. Comput. Archit. 2017. P. 1. https://doi.org/10.1145/3079856.3080246
- 15. Jiang H., Han L., Lin P. et al. // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 1. https://doi.org/10.1038/srep28525
- Minnekhanov A.A., Emelyanov A.V., Lapkin D.A. et al. // Sci. Rep. 2019. V. 9. P. 10800. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47263-9
- Yao P., Wu H., Gao B. et al. // Nature. 2020. V. 577. № 7792. P. 641. https://doi.org/10.1038/s41586-020-1942-4
- Ambrogio S., Narayanan P., Tsai H. et al. // Nature. 2018. V. 558. № 7708. P. 60. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0180-5
- Khan A., Sohail A., Zahoora U. et al. // Artif. Intell. Rev. 2020. V. 53. № 8. P. 5455. https://doi.org/10.1007/s10462-020-09825-6
- Serrano-Gotarredona T., Masquelier T., Prodromakis T. et al. // Front. Neurosci. 2013. V. 7. P. 2. https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00002
- Emelyanov A.V., Nikiruy K.E., Demin V.A. et al. // Microelectron. Eng. 2019. V. 215. P. 110988. https://doi.org/10.1016/j.mee.2019.110988
- 22. Emelyanov A.V., Nikiruy K.E., Serenko A.V. et al. // Nanotechnology. 2020. V. 31. P. 045201.
- Indiveri G., Linares-Barranco B., Hamilton T.J. et al. // Front. Neurosci. 2011. V. 5. P. 1. https://doi.org/10.3389/fnins.2011.00073
- 24. Demin V.A., Nekhaev D.V., Surazhevsky I.A. et al. // Neural Networks. 2021. V. 134. P. 64. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2020.11.005

- 25. Arulkumaran K., Deisenroth M.P., Brundage M. et al. // IEEE Signal Process. Mag. 2017. V. 34. № 6. P. 26. https://doi.org/10.1109/MSP.2017.2743240
- 26. *Mnih V., Kavukcuoglu K., Silver D. et al.* // NIPS Deep Learn. Work. 2013. P. 1. [Online]. Available: http://arx-iv.org/abs/1312.5602
- 27. *Silver D., Huang A., Maddison C.J. et al.* // Nature. 2016. V. 529. № 7587. P. 484. https://doi.org/10.1038/nature16961
- Schultz W. // Annu. Rev. Neurosci. 2007. V. 30. P. 259. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.28.061604.135722
- Keerthy Rai V., Sakthivel R. // J. Circuits. Syst. Comput. 2020. V. 29. № 12. P. 1. https://doi.org/10.1142/S021812662050187X
- Wu X., Saxena V., Zhu K. // Int. Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). 2015. P. 1. https://doi.org/10.1109/IJCNN.2015.7280819
- Lee J.J., Park J., Kwon M.W. et al. // Solid. State. Electron. 2018. V. 140. P. 34. https://doi.org/10.1016/j.sse.2017.10.012
- Nikiruy K.E., Surazhevsky I.A., Demin V.A. et al. // Phys. Status Solidi. Appl. Mater. Sci. 2020. V. 217. № 18. P. 1. https://doi.org/10.1002/pssa.201900938
- 33. Суражевский И.А., Никируй К.Э., Емельянов А.В. и др. // Наноиндустрия. 2020. № 96. С. 570.
- 34. Kvatinsky S., Ramadan M., Friedman E.G. et al. // IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs. 2015. V. 62. № 8. P. 786. https://doi.org/10.1109/TCSII.2015.2433536
- Nikiruy K.E., Emelyanov A.V., Demin V.A. et al. // AIP Adv. 2019. V. 9. P. 065116. https://doi.org/10.1063/1.5111083
- Surazhevsky I.A., Demin V.A., Ilyasov A.I. et al. // Chaos, Solitons Fractals. 2020 (Accepted).
- Banerjee W., Liu Q., Hwang H. // J. Appl. Phys. 2020.
  V. 127. № 5. https://doi.org/10.1063/1.5136264